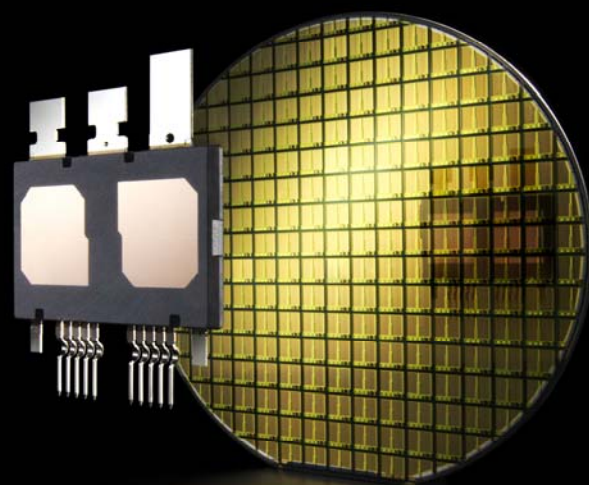




モビリティの未来は、半導体がつくる



自動車用半導体の動向と、

デンソーの半導体事業および技術紹介

～新卒・中途採用に興味のある方へ～

- 日時: 2022年9月22日 (木) 12:20~13:00
- 会場: C200

デンソーでは、急拡大する車載半導体市場での競争力強化に向け、ともに技術開発に携わる仲間を募集しています。本セミナーでは、クルマで使われる半導体のうち、特にデンソーが内製するパワー半導体とアナログICの特徴、開発プロセス、技術戦略について説明します。半導体のクルマ用途、およびデンソーの半導体事業にご興味のある方、ぜひご参加ください。

DENSO
Crafting the Core

株式会社 デンソー
セミコンダクタ事業部

DENSO CORPORATION
Semiconductor Business Unit

会社案内



採用情報

